JP 10092576 A 19980410 JP 90506028 A 19900418 H05B-033/14 199825

JP 97116158 A 19900418

Priority Applications (No Type Date): GB 899011 A 19890420 Cited Patents: 3.Jnl.Ref; EP 294061; US 3621321; US 4672265

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

WO 9013148 A 37

Designated States (National): AU BR CA FI JP KR US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LU NL SE

EP 423283 A 37

Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

JP 4500582 W

US 5247190 A 12 Based on WO 9013148

EP 423283 B1 E 21 Based on

WO 9013148

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DE 69016345 E

Based on

EP 423283

Based on

Div ex

WO 9013148

US 5399502 A 12 Div ex US 90634117 US 5247190

ES 2070320 T3

Based on

EP 423283

JP 10092577 A

13 Div ex

JP 90506028

JP 10092576 A 12 Div ex

JP 90506028

Abstract (Basic): WO 9013148 A

An electroluminescent device comprises a semiconductor fayer (4) which is a thin dense polymer film comprising at least one conjugated polymer. Contact layers (2, 5) are arranged in contact with both surfaces of the semiconductor layer (4). The semiconductor layer (4) has a low concn. of extensic charge carriers so that on applying an electric field between the contact layers (2, 5) across the semiconductor layer (4), charge carriers are injected into the semiconductor layer (4) and radiation is emitted from the semiconductor layer (4). USE/ADVANTAGE - The conjugated polymer film (4) is a reliable electroluminescent semiconductor layer and can be used in large area displays. (37pp Dwg.No.2/8

Title Terms: ELECTROLUMINESCENT; DEVICE; SEMICONDUCTOR: LAYER:

CONJUGATE; POLYMER; ELECTRIC; CONTACT; LAYER

Derwent Class: A26; A85; L03; U11; U14

International Patent Class (Main): H01L-021/44; H01L-029/29; H01L-

033/00: H05B-033/14

International Patent Class (Additional): C08G-061/02; C08L-065/00:

C09K-011/06; H05B-033/10; H05B-033/22; H05B-033/26

File Segment: CPI; EPI

**BEST AVAILABLE COPY** 

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05809476 \*\*Image available\*\*
ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

PUB. NO.: 10-092576 [JP 10092576 A]

PUBLISHED: April 10, 1998 (19980410)

INVENTOR(s): FRIEND RICHARD H

**BURROUGHES JEREMY H** 

**BRADLEY DONAL D** 

APPLICANT(s): CAMBRIDGE DISPLAY TECHNOL LTD [000000] (A Non-Japanese Company or Corporation), GB (United Kingdom)

APPL. NO.: 09-116158 [JP 97116158]

FILED: April 18, 1997 (19970418)

PRIORITY: 8909011 [GB 899011], GB (United Kingdom), April 20, 1989 (19890420)

INTL CLASS: [6] H05B-033/14; C08G-061/02; C08L-065/00; C09K-011/06; H01L-033/00; H05B-033/10; H05B-033/22; H05B-033/26

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 13.9 (INORGANIC CHEMISTRY -- Other); 14.2 (ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.2 (COMMUNICATION -- Transmission Systems); 44.6 (COMMUNICATION -- Television); 44.9 (COMMUNICATION -- Other); 45.3 (INFORMATION PROCESSING -- Input Output Units)

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS); R003 (ELECTRON BEAM); R011 (LIQUID CRYSTALS);

R012 (OPTICAL FIBERS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors); R115 (X-RAY APPLICATIONS); R116 (ELECTRONIC MATERIALS -- Light Emitting Diodes, LED)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

0エイチアール シャーロック ロード

(74)代理人 弁理士 千葉 剛宏 (外1名)

## 特開平10-92576

(43)公開日 平成10年(1998)4月10日

(51) int. Cl. "	識別記号	FI				
H05B 33/14		H05B 3	3/14			
CO8G 61/02		C08G 6	1/02			
CO8L 65/00		CO8L 6	5/00		•	
C09K 11/06		C09K 1	1/06		2	
HOIL 33/00		HOIL 3	3/00		A	•
		審査請求 有	請求項の数25	FD	(全12頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号	特顧平9-116158	(71)出版	(人 59706304	18		
(62)分割の表示	特顯平2-506028の分割		ケンプリ	ッジ	ディスプレイ	ſ テクノロジ
(22)出顧日	平成2年(1990)4月18日	}	ーリミ	テッド		
			イギリス	国、ケ	ンプリッジ	シーピー1
(31)優先権主張番号	8909011:2	·	2ジェー	ピー	ステーション	/ ロード 13
(32)優先日	1989年4月20日	(72)発明	(72)発明者 フレンド リチャード ヘンリー			
(33)優先権主張国	イギリス (GB)		イギリス	国、ケ	ンプリッジ	シーピー3

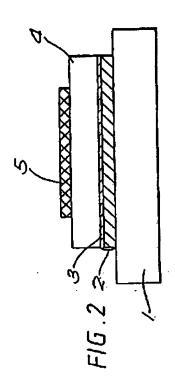
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】電界発光素子およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】信頼性に富み、広面積化が可能な、しかも低消 費電力で廉価に製造できる電界発光素子およびその製造 方法を提供する。

【解決手段】ガラス基板1の上面に第1の電荷注入接触層2が形成される。この第1の電荷注入接触層2はアルミニウムを熱蒸着したものである。この第1の電荷注入接触層2の表面に酸化物層3が形成される。さらに、前記酸化物層3の表面にPPV膜4を100から300μmの厚さに形成する。次に、前記PPV膜4上に第2の電荷注入接触層5を設ける。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一種の共役ポリマーからなる薄い緻密なポリマー膜の形状の半導体層、半導体層の第1の表面と接する第1の接触層および半導体層の第2の表面と接する第2の接触層とからなる電界発光素子であって、半導体層のポリマー膜は、第2の接触層を第1の接触層に対して正にするように半導体層を介して第1および第2の接触層間に電界をかけると、電荷キャリヤが半導体層に注入されて、半導体層から発光がなされるように十分に低い濃度の外部電荷キャリヤを有していること 10を特徴とする電界発光素子。

【請求項2】請求項1記載の電界発光素子において、共役ポリマーが式

[式中、フェニレン環は、必要に応じてそれぞれ独立してアルキル(好適にはメチル)、アルコキシ(好適には 20 メトキシまたはエトキシ)、ハロゲン(好適には塩素または臭素)またはニトロの中から選択される1つあるいはそれ以上の置換基を有していてもよい]のポリ(pーフェニレンビニレン) [PPV] であることを特徴とする電界発光素子。

【請求項3】請求項1または2記載の電界発光案子において、薄い緻密なポリマー膜が10nmから $5\mu$ mまでの範囲の実質的に均一な厚さのものであることを特徴とする電界発光素子案子。

【請求項4】前記請求項のいずれかに記載の電界発光素 30子において、共役ポリマーが1eVから3.5eVの範囲の半導体パンドギャップを有することを特徴とする電界発光素子。

【請求項5】前記請求項のいずれかに記載の電界発光素子において、ボリマー膜の電界発光領域における共役ボリマーの割合が膜中に存在する共役ボリマー中での電荷移動の浸透しきい値を達成するのに十分であることを特徴とする電界発光素子。

【請求項6】前記請求項のいずれかに記載の電界発光素子において、第1の電荷注入接触層が、その一表面に薄 40 い酸化物層が形成されたアルミニウムの薄層であり、半導体層の第1の表面が前記酸化物層と接触していることを特徴とする電界発光素子。

【請求項?】請求項1乃至5のいずれかに記載の電界発 光素子において、第1の接触層がアルミニウムまたはマ グネシウムと銀との合金からなる群から選択されること を特徴とする電界発光素子。

【請求項8】請求項6記載の電界発光素子において、第2の電荷注入層がアルミニウムおよび金からなる群から選択されることを特徴とする電界発光素子。

【請求項9】前記請求項のいずれかに記載の電界発光素子において、第1および第2の電荷注入接触層の少なくとも1つが少なくとも半透明であることを特徴とする電界発光素子。

【請求項10】請求項7記載の電界発光素子において、 第2の接触層が酸化インジウムまたは酸化インジウムス ズからなることを特徴とする電界発光素子。

【請求項11】請求項1万至5のいずれかに記載の電界 発光案子において、第1の接触層が非晶質シリコンから なり、かつ第2の接触層がアルミニウム、金および酸化 インジウムからなる群から選択されることを特徴とする 電界発光素子。

【請求項12】前記請求項のいずれかに記載の電界発光 素子において、第1および第2の電荷注入接触層の少な くとも1つが支持基板とも接触していることを特徴とす る電界発光素子。

【請求項13】請求項9記載の電界発光素子において、 支持基板が石英ガラスであることを特徴とする電界発光 繁子。

【請求項14】前記請求項のいずれかに記載の電界発光 素子からなるアレイであって、第1および第2の電荷注 入接触層が前記アレイ中で選択的にアドレスされるよう に配置されていることを特徴とするアレイ。

【請求項15】少なくとも1種の共役ポリマーからなる 薄い緻密な重合体膜の形状の半導体層を、前駆体ポリマー 一の薄膜をポリマー薄膜として基板上に付着させ、次に 付着した前駆体ポリマーを高温に加熱して共役ポリマー を生成する工程によって基体上に付着させ、第1の接触 層の薄層を前記半導体層の第1の表面と接して設け、そして、第2の接触層の薄膜を前記半導体層の第2の表面 と接して設ける電界発光素子を製造する方法であって、 ポリマー膜が、第2の接触層を第1の接触層に対しるの にするように前記半導体層と接した第1および第2の接触 を関間に電界をかけると、電荷キャリヤが半導体層に注 入されて、半導体層から発光がなされるように十分に低い 濃度の外部電荷キャリヤを有していることを特徴とする電界発光素子の製造方法。

【請求項16】請求項15記載の製造方法において、先ず、支持基板上に前記第1の電荷注入接触層を付着させて複合基板を形成し、前記第1の電荷注入接触層上に薄い緻密なポリマー膜として前記前躯体ポリマーを付着させ、次に複合基板および前駆体ポリマーをポリマー膜中に前記共役ポリマーを生成する高温に加熱し、最後に前記第2の電荷注入接触層をポリマー膜上に付着させることを特徴とする電界発光素子の製造方法。

【請求項17】請求項15または16記載の製造方法において、前駆体ポリマーが可溶性であり、かつスピンコーティングによって基板上にポリマー薄膜として付着されることを特徴とする電界発光素子の製造方法。

0 【請求項18】請求項15乃至17のいずれかに記載の

製造方法において、前駆体ポリマーがポリ(p-フェニ レンピニレン) [PPV] の前駆体ポリマーであること を特徴とする世界発光素子の製造方法。

【請求項19】請求項15乃至18のいずれかに記載の 製造方法において、薄い緻密なポリマー膜が10nmか ら5 μmまでの範囲の均一な厚さのものであることを特 徴とする電界発光素子の製造方法。

【請求項20】請求項15乃至19のいずれかに記載の 製造方法において、第1の電荷注入接触層が、その一表 り、この第1の領荷注入接触層の酸化物薄膜が半導体層 の第1の表面と接触して設けられることを特徴とする電 界発光素子の製造方法。

【蘭求項21】請求項15乃至20のいずれかに記載の 製造方法において、第2の電荷注入層がアルミニウムお よび金からなる群から選択されることを特徴とする電界 発光素子の製造方法。

【請求項22】請求項15乃至19のいずれかに記載の 製造方法において、第1の接触層がアルミニウムおよび マグネシウム/銀の合金からなる群から選択され、且つ 20 第2の接触層が酸化インジウムであることを特徴とする 電界発光素子の製造方法。

【請求項23】請求項15乃至19のいずれかに記載の 製造方法において、第1の接触層が非晶質シリコンから なり、かつ第2の接触層がアルミニウム、金および酸化 インジウムからなる群から選択されることを特徴とする 電界発光索子の製造方法。

【請求項24】請求項15乃至24のいずれかに記載の 製造方法において、第1および第2の電荷注入接触層が 蒸着によって付着されることを特徴とする電界発光素子 30 の製造方法。

【請求項25】請求項15乃至24のいずれかに記載の 製造方法において、支持基板が石英ガラスであることを 特徴とする電界発光素子の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電界発光素子およ びその製造方法に関し、一層詳細には、発光層が半導体 である電界発光素子およびその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】電界発光(EL)素子は、電界の影響に より発光するよう構成されている。このように使用され る半導体における物理的過程に対する一般的な作用は、 半導体の相対する電極から半導体に注入される電子-正 孔対の放射結合を通して行われる。その一例としては、 GaPおよび同様なIII族-V族半導体を基礎とする発 光ダイオードがある。これらの素子は、効果的且つ広範 囲に利用されているものの、その大きさが非常に微小で あるために大面積ディスプレイに使用するに際しては、

イへの使用が可能な代替品の材料は幾種類か知られてお り、そして無機半導体の中、2nSに最も多大な努力が 向けられた。この系は無視できない実用上の欠点、第1 に信頼性が乏しいという問題がある。ZnSに係るメカ ニズムの一例は、強電界下において、半導体を通って1 種のキャリヤが加速されることによって、放射発光によ って緩和する半導体の局部的励起が生じることであると 考えられる。

【0003】有機材料の中、アントラセン、ペリレン、 面に薄い酸化物層が形成されたアルミニウムの薄層であ 10 そしてコロネンのような単体芳香族分子 (Simple aromatic molecules) はエレクト ロルミネセンスを示すことが知られている。

> 【0004】これらの材料の実用上の問題点としては、 2nSと同様にそれらが信頼性を欠くばかりか、これら の有機層と電流注入電極層(current-inje cting electrode layers)との 接合が困難なことである。

> 【0005】有機材料の昇華などの技術は、得られる層 が軟らかく、再結晶し易く、および上部接触層(top contact layer)の高温析出に耐えるこ とができないという不利を蒙むる。

> 【0006】好適に改質された芳香族化合物のラングミ ュアープロジエット (Langmuir-Blodge t t) 蒸着等の技術は膜の品質の劣化、能動物質の希 釈、さらには、製造コストの高騰を招く。

> 【0007】アントラセンを利用した電界発光素子は、 米国特許3,621,321号に開示されている。この 素子は、多量の電力を消費し、且つ低ルミネセンスであ るという不都合を有している。

【0008】改良した素子を提供しようとして、米国特 許4.672,265号は、発光層として二層構造を有 する貿界発光素子を記載している。

【0009】しかしながら、前記二層構造に提案されて いる物質は、前述の不都合を有する有機材料である。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の不都 合を未然に回避するか、若しくは少なくとも前記不都合 を低減化する電界発光素子およびその製造方法を提供す ることを目的とする。

#### 40 [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の一態様によれ ば、少なくとも1種の共役ポリマーからなる薄い緻密な ボリマー轅の形状の半導体層、半導体層の第1の表面と 接する第1の接触層および半導体層の第2の表面と接す る第2の接触層とからなる電界発光素子であって、半導 体層のポリマー膜は、第2の接触層を第1の接触層に対 して正にするように半導体層を介して第1および第2の 接触層間に電界をかけると、電荷キャリヤが半導体層に 注入されて、半導体層から発光がなされるように十分に 困難を伴うばかりか不経済でもある。大面積ディスプレ 50 低い濃度の外部電荷キャリヤを有していることを特徴と

する電界発光素子が提供される。

【0012】本発明は、適切な接触層から電荷キャリヤ を注入することによって共役ポリマー半導体にエレクト ロルミネセンスを発揮させることができるという本発明 者等による発見に基礎をおくものである。

【0013】共役ポリマーそれ自体は知られている。例 えば、光学変調器へのそれらの利用が欧州特許出願02 94061号で検討されている。その場合、ポリアセチ レンが第1および第2の電極間の変調構造におけるアク すアクティブ層に空間電荷領域を形成するように電極の 1 つとアクティブ層との間に絶縁層を設ける必要があ る。空間電荷層が存在するために、その崩壊が発光を行 う電子/正孔対の形成が実現不能にされるので、そのよ うな構造はエレクトロルミネセンスを示すことができな い。いずれにせよ、欧州特許出願0294061号にお いてエレクトロルミネセンスが発揮されるということ は、光学変調効果がそれによって破壊されるのでまった く望ましくない。

【0014】本発明に係る素子において、共役ポリマー 20 (Conjugated Polymer) はポリ (p - フエニレンビニレン)であるのが好ましく、第1の電 荷注入接触層(first charge injec tion contactlayer)は、一側の表面 に薄い酸化物層が形成されたアルミニウムの薄層からな り、半導体層の第1の表面は前記酸化物層と接し、そし て第2の電荷注入接触層(second charge injection contact layer) はアルミニウムまたは金の薄層である。

P Vであり、第1接触層がアルミニウム、若しくはマグ ネシウムと銀の合金で、第2接触層は、酸化インジウム である。

【0016】さらに別の実施塹様では、共役ポリマーは PPVであり、接触層の一つは非晶質シリコンからな り、他方の接触層は、アルミニウム、金、マグネシウム - 銀合金、酸化インジウムからなる群の中から選択され る。

【0017】これらの実施態様は、第1接触層あるいは 第2接触層の中のいずれかを基板に積層し、PPVの薄 40 層を付与し、そして、その上に前記積層されなかった接 触層を積層することによって達成される。

【0018】好適には、ポリマー膜は、概ね10nmか ら5μmの範囲の均一な厚さを有し、共役ポリマーは1 e Vから3.5 e Vの範囲で半導体パンドギャップを有 する。その上、ポリマー膜の電界発光領域における共役 ポリマーの割合は、膜内に存在する共役ポリマー中での 電荷移動の浸透しきい値を達成するのに十分である。

【0019】本発明の第2の態様によれば、少なくとも

の半導体層を、前駆体ポリマーの薄膜をポリマー薄膜と して基板上に付着させ、次に付着した前駆体ポリマーを 高温に加熱して共役ポリマーを生成する工程によって基 板上に付着させ、第1の接触層の薄膜を前記半導体層の 第1の表面と接して設け、そして、第2の接触層の薄膜 を前記半導体層の第2の表面と接して設ける電界発光素 子を製造する方法であって、ポリマー膜が、第2の接触 **層を第1の接触層に対して正にするように前記半導体層** と接した第1および第2の接触層間に電界をかけると、 ティブ層として使用されている。光学変調効果をもたら 10 電荷キャリヤが半導体層に注入されて、半導体層から発 光がなされるように十分に低い過度の外部電荷キャリヤ を有していることを特徴とする電界発光素子の製造方法 が提供される。

> 【0020】共役ポリマーとは、ポリマーの主骨格に沿 って非極在π電子系を有するポリマーを意味する。この 非極在化したπ電子系は半導体特性をポリマーに付与 し、また、ポリマーの骨格に沿って高い移動度を有する 正と負の電荷キャリヤを担持する能力をポリマーに与え

【0021】そのようなポリマーは、例えば、R. H. フレンドにより、Journalof Molecul ar Electronies4 (1988) Janu ary-March, No. 1, の第37頁~第46頁 で検討されている。

【0022】本発明の基礎となるメカニズムは、以下の とおりである。すなわち、正の接触層は、ポリマー膜に 正の電荷キャリヤを注入し、負の接触層は、ポリマー膜 に負の電荷キャリヤを注入する。これらの電荷キャリヤ は、結合して放射的に崩壊する電荷対を形成する。これ 【0015】他の実施態様において、共役ポリマーはP 30 を違成するために、正の接触層は高い仕事関数を有する ように、また、負の接触層は低い仕事関数を有するよう に選択するのが好ましい。従って、負の接触層は、電子 注入材料、例えば、ポリマー半導体層と接して設けら れ、回路を介して外部電位を印加することによってポリ マー半導体に対して負にされたときに、ポリマー半導体 層に電子を注入することができる金属またはドープ半導 体(doped semiconductor)から構 成される。正の接触層は正孔注入材料、例えば、ポリマ 一半導体層と接して設けられ、回路を介して外部電位を 印加することによってポリマー半導体に対して正にされ た時に、ポリマー半導体層に一般に「正孔」と呼ばれる 正電荷を注入することができる金属またはドープ半導体 から構成される。

> 【0023】所望のエレクトロルミネセンスを生ずるた めには、ポリマー膜は非発光性再結合の中心として作用 する欠陥が実質的に存在しないことを必要とする。なぜ ならば、そのような欠陥はエレクトロルミネセンスを妨 客するからである。

【0024】少なくとも1つの接触層は、電荷注入材に 1種の共役ポリマーからなる薄い緻密な重合体膜の形状 50 加えて、電子対正孔のエレクトロルミネセンス層への注 7

入比を制御し、且つ放射崩壊が接触層の電荷注入材から 離れて生じることを確実にするのに役立つ材料、好まし くは有機材料の層を含むことができる。

【0025】共役ポリマーの膜は、好適には、単一共役ポリマーあるいは共役ポリマーのセグメントを含む単一コポリマーから構成される。またあるいは、共役ポリマーからなる膜は、共役ポリマーまたはコポリマーと別の適当なポリマーとの混合物から構成されることも可能である。

【0 0 2 6】 ポリマー膜のさらに好ましい特徴は以下の 10 通りである。

- (1) ポリマーは酸素、湿度、高温にさらされることに 対して安定であるべきである。
- (ii) ポリマー膜は良好な下地層との間の接着性、温度上昇および圧力圧迫を原因とする龜裂の発生に対する阻止能力、並びに縮み、膨張、再結晶あるいは他の形態変化に対する抵抗性を有するべきである。
- (iii) ポリマー膜は、例えば、高結晶性と高融点により、イオン/原子移動工程に対して回復性があるべきである。

[0027]次に、本発明に係る実施盤様の一例を、図面を参照しながら記述する。

【0028】共役ポリマー膜は、好適には、下記式のポリ(p-フエニレンピニレン) [PPV] であり、下記式において、フェニレン環は、必要に応じて各々独立してアルキル(好適にはメチル)、アルコキシ(好適には メトキシ若しくはエトキシ)、ハロゲン(好適には塩素若しくは臭素)またはニトロのなかから選択される1つあるいはそれ以上の置換基を有していてもよい。

[0029]

(化2)

【0030】ポリ(p-フエニレンピニレン)から誘導されるその他の共役ポリマーもまた、本発明に係る電界 発光素子のポリマー膜として使用されるのに適してい エ

【0031】以下にそのような誘導体の典型例を示す。 (i)式Iのフェニレン環を縮合環系に置き換える、例 えば、フェニレン環をアントラセンあるいはナフタレン 環系に置換することによって得られる、以下のような構 造を示すポリマー。

[0032]

[化3]

[0033]

(化4)

[0034]

(化5]

20

【0035】これらの代用多環系もまた前記フェニレン 環に関して説明した種類の1あるいはそれ以上の数の置 換基を有してもよい。

(ii) フェニレン漿をフラン漿などの複素環系に置換することによって得られる、以下のような構造を示すポリマー。

[0036]

30 【化6】

【0037】前記のとおり、上記フラン環もフェニレン 環に対して先に述べた種類の1あるいはそれ以上の数の 置換基を有してもよい。

(iii) 各々のフェニレン環(若しくは上記(i)ある40 いは(ii)において説明した他の環系)の1つに結合したピニレン部分の数を増やすことによって得られる以下のような構造を示すポリマー。

[0038]

【化7】

[化8]

[0040] 【化9】

【0041】前記構造式において、yは2、3、4、 5、6、7を示す。

【0042】同様に、これらの環系は前記種々の置換基 を有してもよい。

【0043】これらの種々の異なるPPV誘導体は異な る半導体エネルギーギャップを有する。このことは全可 20 視スペクトル部にわたって異なる波長で発光する電界発 光素子を構成することを可能とする。

【0044】共役ポリマー膜は溶液加工または溶融加工 可能な「前駆体」ポリマーを化学処理および/または熱 処理することによって製造することができる。後者の前 駆体ポリマーは引き続いて脱艦反応によって共役ポリマ 一に転化する前に精製または所望の形状に前処理するこ とができる.

【0045】前記の各種のPPV誘導体膜は、適当なス ルホニウム前駆体を使用することにより同様に導電性基 30 板に付与することができる。

【0046】一般に、好適には、スルホニウム塩前駆体 (11) よりも有機溶媒に対する溶解度が高いポリマー前 駆体を用いるのが有利な場合がある。アルコキシ基(通 常メトキシ)あるいは、ビリジニウム基のような親水性 の低い基によって前駆体中のスルホニウム部を置き換え ることによって有機溶媒に対する溶解度を高めることが 達成できる。

【0047】代表的には、ポリ(フエニレンピニレン) の膜は、図1に示すような反応図式に基づいた方法によ 40 り、導電性基板上に付与される。スルホニウム塩単量体 (11) は、水溶液、水エタノール混液、若しくはメタノ ール中で前駆体ポリマー (111) に合成される。そのよ うなプレポリマー (111)の溶液は、ホトレジスト処理の ために半導体産業で用いられている一般的なスピンーコ ーティング技術により導電性基板上に付与することがで -きる。次に、得られた前駆体ポリマー (III)膜は、通例 200℃から350℃の温度に加熱することによりポリ (フエニレンビニレン)(1)に転化される。

【0048】単量体(II)の化学合成、その前駆体(II 50 共重合体構造に組み入れることによってそれ自体溶液加

1)への重合、そしてPPVへの熱転化のために必要な詳 細な条件は、文献、例えば、D. D. C. Bradle yktaj. Phys. D (Applied Phys ics), 20、1389 (1987) およびJ. D. Stenger Smith, R. W. Lenz&G. WegnerによるPolymer、30、1048 (1989) に記載されている。

【0049】ポリ(フェニレンピニレン)膜は、10n mから10μmの厚さで得られることを見出した。これ 10 らのPPV膜は、ごくわずなピンホールしかみられな い。PPV膜は、約2.5eV (500nm) の半導体 エネルギーギャップを有する。PPV膜は、強く、室温 で酸素とほとんど反応せず300℃を超過する温度で空 気以外に安定である。

【0050】前駆体ポリマーの退去基を改質して、脱離 反応がさらに別の中間構造を生ずることなく単一反応に よって進行することを確実にすることによって材料の秩 序化の向上が達成される。従って、例えば、n-ジアル キルスルホニウム成分をテトラヒドロチオフェニウム成 分に置き換えることができる。後者の成分はジアルキル スルフィドに見られるようにアルキルメルカプタンに分 解することなく単一の退去基として脱離する。ここに述 べる例において、使用する前駆体ポリマーはジアルキル スルホニウム成分をジメチルスルフィドおよびテトラト リエプロチオフェン(tetratryebrothi ophene)として選択したものを共に含む。これら の前駆体は共に以下の実施態様に示す素子構造体に使用 するのに好適なPPV膜を生じる。

【0051】それ以外の適当な共役ポリマーの膜を形成 する材料は、ポリ(フェニレン)である。

【0052】この材料は、5、6-ジヒドロキシシクロ ヘキサー1、3-ジエンの生化学的に合成される誘導体 を出発物質として製造することができる。これらの誘導 体は、ラジカル開始剤を使用することによって重合して 単一溶媒に溶ける前駆体ポリマーとすることができる。 このポリ(フェニレン)の製造は、Ballardet al, J. Chem. Comm. 954 (1983) により詳細に記載されている。

【0053】ポリマー前駆体溶液は、導電性基板上に薄 い膜としてスピンコートされ、そしてその後通例140 ℃から240℃の範囲で熱処理されて共役ポリ(フェニ レン) ポリマーに転換される。

【0054】ピニル若しくはジエン単量体を用いる共重 合もまたフェニレンコポリマーを得るように行うことが

【0055】必要な共役ポリマー膜を形成するために使 用することができるさらに別の種類の材料は、主共役鎖 に結合した巨大な側鎖基の存在によってあるいは共役ポ リマーをその1つまたはそれ以上の成分が非共役である

工可能であるかまたは溶融加工可能であるかのいずれか である共役ポリマーである。例えば、前者の例には以下 ものがある。

- (a) ポリ (4、4'ージフェニレンジフェニルピニレ ン) 【PDPV】は、両方のピニレンの炭素がフェニル **頸により置換されているアリーレンピニレンポリマーで** ある。それは、普通の有機溶媒に溶けるので薄い膜を形 成できる。
- (b) ポリ(1、4-フェニレン-1-フェニルピニレ ン)とポリ(1、4-フェニレンジフェニルピニレン) ポリマーはPPVの類似物質であり、それぞれ1つある いは両方のピニレンの炭素がフェニル基と置換されてい る。それらは各々有機溶媒に溶け、キャストまたはスピ ン被覆されて薄饃となる。
- (c) 普通の有機溶媒中で溶液加工可能であり、また、 長いアルキル序列(アルキルはオクチルと等しいかそれ 以上に長い)に関しては、溶融加工も可能であるポリ (3-アルキルチオフェン)ポリマー(アルキルは、ブ ロビル、プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オク チル、デシル、ウンデシル、ドデシル等のいずれか1
- (d) ポリ (3-アルキルピロール) ポリマーはポリ (3-アルキルチオフェン) ポリマーと類似であること が予想される。
- (e) プチルよりも大きなアルキルを有するポリ(2. 5-ジアルコキシ-p-フェニレッピニレン) ポリマー は溶解加工可能である。
- (f) ポリ (フェニルアセチレン) は主鎖中の水素原子 がフェニル基に置換されたポリアセチレンの誘導体であ る。この置換によって、材料は可溶性にされる。

【0056】ポリマーの必要な加工性を得、導電性基板 (電荷注入接触層) 上への要求される均一な薄膜の形成 を容易にするために共役ポリマーと他のポリマーとのポ リマーブレンドを形成するのが適している場合もある。

【0057】共役ポリマーの膜を形成するのに、そのよ うなコポリマーまたはポリマーブレンドを用いるとき、 前記共役ポリマーの膜を組み入れる電界発光素子の活性 郎位は、コポリマーあるいはポリマーブレンドのパーコ レイションしきい値と同じかそれ以上に大きい多量の共 役ポリマー部位を含まなければならない。

【0058】半導体電界発光層は、異なったパンドギャ ップおよび/または多数電荷種を有するポリマー層を有 する複合層として形成されているので、例えば、電荷注 入層から電界発光素子の特定の領域内への注入電荷の集 中が達成される。複合層は、ポリマー層の連続折出によ って形成することができる。種々の膜がスピンまたはド ローコーティングによって共役ポリマーに前駆体の形で 付着される場合、共役ポリマーへの転化工程によって膜 が不溶性にされるので、その後の層をこの先に付着され た膜を溶解することなく同様に付与することができる。 50 素子は、特別な用心をすることなく空気中で操作され、

[0059]

#### 【実施例】

「実施例1」図2および図3に関し、電界発光素子を以 下のように構成した。

【0060】ガラス基板、例えば、約1mmの石英また は、ホウケイ酸塩ガラス1の上面に第1の電荷注入接触 層2を形成した。電荷注入接触層は、約20nmの厚さ の層を作るためのシャドウマスクを介してアルミニウム を熱蒸着させて形成した。前記シャドウマスクを使用し て幅2mm、間隙2mmおよび長さ15mmの一連の平 行に並ぶ細片状であるパターンを形成する。得られたア ルミニウム電荷注入接触層を次に薄い表面酸化物層3を 形成するために空気にさらした。このようにして電荷注 入接触層を形成した。

【0061】10~25gのメタノールにつき1gのポ リマー濃度のPPVの前駆体メタノール溶液を前記の結 合基板にスピンコーティングした。これは、結合基板の 全表面にポリマー溶液を塗布し、次にその上面を水平に 保持して5000r.p.m. までの速度で軸の回りに 20 回転することによって達成された。次に、得られた基板 とポリマー前駆体層を真空オーブン中、300℃の温度 で12時間加熱した。この熱処理によって、前駆体ポリ マーはPPVに変換された。得られたPPV膜4は10 0から300nmの厚さであった。必要最低限の膜の厚 さを膜のコンダクタンスによって設定し、下限は20 n m程度である。しかしながら、好ましい厚さの範囲は2 Onmから1μmの範囲である。

【0062】次に、第2の電荷注入接触層5を、PPV 膜の上に金あるいはアルミニウムを蒸着させて形成し 30 た。シャドウマスクを再度使用して、PPV膜の表面上 にパターンを形成し、幅2mm、間隙2mm、長さ15 mmの平行に並ぶ一連の細長い小片を第1の電荷注入接 触層に直角に回転して形成した。第2の電荷注入接触層 の厚さは、20から30nmの範囲であった。このよう にして正孔注入接触層を形成した。

【0063】電荷注入接触層のうち少なくとも1つは、 素子の平面に垂直に電界発光索子から発光させるために 透明、若しくは半透明であることが望ましい。本実施例 では、このことは金、若しくはアルミニウムの層が30 mm以下の厚さである時になされる。PPV層の厚さが 約200nmの素子に関し、電荷注入および強いエレク トロルミネセンスの発現に対するしきい電圧は、約40 ポルトである。この電圧は、2×10' Vcm<sup>-1</sup>のしき い電界を印加する。2mA/cm<sup>1</sup> の電流密度におい て、半透明の電極を通してなされる発光は、通常の照明 条件で、肉眼で見られた。素子の出力は、100KHz までの周波数にはほとんど依存しなかった。このこと は、電界発光素子の応答時間が非常に短く、10マイク 口秒より速いことを示している。使用に際し、電界発光 機能低下の兆候はなにも示さなかった。

【0064】素子から出力された光を、格子モノクロメ ータにより分光し、シリコン光起電力のセルで検出し、 そして、測定を室温(20℃)とし、光学通路を有する 低温保持装置に素子を保持して低温での両方で行った。 その結果を図4に示す。電界発光索子のスペクトルは、 ピークが温度によってその位置をわずかにシフトして 0. 15eVだけ異なって690nmから500nm (1.8eVから2.4eV) のスペクトル範囲で発光 することを示している。

【0065】電界発光素子層と比べて低い仕事関数を有 するので電子注入接触層として用いるのに適した他の材 料は、(非晶質あるいは結晶性)のn-ドープシリコ ン、酸化膜を有するシリコン、純粋、若しくは金などの 他の金属との合金であるアルカリ、およびアルカリ土類 金属類である。また、"n形ドープ"共役ポリマーの薄 層を、金属層と電界発光ポリマー層との間に介在させ て、電子注入接触層を形成することもできる。

【0066】電界発光層と比べて高い仕事関数を有する ので正孔注入層として用いるのに適した他の材料は、イ 20 て銀とマグネシウムとの合金を付着させて、負の接触層 ンジウム/スズ酸化物(可視スペクトル部で透明であ る)、白金、ニッケル、パラジウム、および黒鉛であ る。また、電気化学的に重合されたポリピロール、ポリ チオフェン等の"p形ドープ"共役ポリマーの薄膜を金 属層と電界発光ポリマー層との間に介在させることによ って正孔注入層を形成することもできる。

【0067】前記材料は、以下のように付与することが できる。すなわち、白金のような融点温度が特に高い金 属を除いた全ての金属は、蒸着により付着させることが できる。インジウム/錫の酸化物を含む全ての合金は、 DCまたはRFスパッタリング法および電子ビーム蒸着 法を用いて付着させることができる。非晶質シリコンの 付着はシリコンとホスフィンなどのドーピング剤との混 合物からグロー放電付着法によって行うことができる。

【0068】以下は、これらの材料を使った構造物の例 である.

「実施例2」本実施例の構造物は、ガラス基板上の一連 の層として付着される。まず、導電性であるが透明な酸 化インジウムを酸素の存在下にインジウムターゲットか らイオンーピームスパッタリングする方法によって基板 40 上に付着させた。

【0069】試料は10 mbarのペース圧力の低温 ポンプ装置中で調製する。ここで使用する全ての付着法 に関し、基板は水冷し、室温に保持する。代表的には2 ×10<sup>-1</sup>mbarの酸素圧力の存在下の代表的に0.1 nm/秒の付着速度でのインジウムターゲットからのイ オン-ビームスパッタリングによって、代表的に5×1 0-4Ω c mの抵抗率を有する透明な酸化インジウムの膜 が形成された。代表的に、100mmの厚さによって単 のような膜は可視スペクトル部において90%より好ま しい光学透過係数を有している。

【0070】これらの膜は、X線および電子解析測定か ら判定して非晶質構造である。

【0071】次に、PPV層を上記実施例1に記載した 手順を用いて酸化インジウム層上に付着させる。最後 に、アルミニウムの上部接触層を代表的には50nmの 厚さに蒸着によって付着させる。この構造体を操作する と、酸化インジウム接触層が正の接触層として、および 10 アルミニウム接触層が負の接触層として機能する。発光 は酸化インジウム圏を通して見られる。

【0072】このようにして構成された、70nmの厚 さのPPV層および2mmi の活性領域を有する構造体 の結果を図5および図6に示す。発光に関連する電流の しきい値は図5において約14Vであることがわかる。 素子の分光的に総和した光出力の強度の変動を図6に電 流の関数として示す。

「実施例3」この構造体の製造は上部金属接触層までは 上記実施例2と同じである。本実施例では、蒸着によっ として作用する上部接触層を形成する。蒸着は1:10 のモル比の銀およびマグネシウム粉体の混合物をポート 中で加熱することによって実施され、代表的に50nm の厚さの膜が付着された。

【0073】マグネシウムは、小さい仕事関数を有する。 ので、負の電極用の材料として望ましいものである。銀 を添加して合金を形成することによって、ポリマー層へ の金属膜の接着性およびその酸化に対する耐性が改善さ れる。これらの試料の電流/電圧および電界発光特性 は、実施例2に記載したものと類似していた。

「実施例4」これらの構造体は負の電極として作用する 非晶質シリコンー水素合金層および正の電極として作用 する酸化インジウムを用いて制作した。アルミニウムま たはクロムの蒸着金属接触層を有するガラス基板を使用 する。次に、非晶質シリコン-水素膜を以下に詳細に説 明する高周波加熱(RF)スパッタリングによって付着 させた。

【0074】使用するRFスパッタリング装置は2つの ターゲットおよび液体窒素冷却ゲッターを有し、8cm のターゲット-基板間隔で操作される。処理室は5×1 0 mbarのペース圧力である。マグネトロンターゲ ットに3mmの厚さにn-ドープSiウェハ層を担持さ せる。試料を付着させる前に1~2時間予備スパッタリ ングすることによってこれらのターゲットを浄化する。 上記のようにして製造された基板を、3cmの厚さのC uおよびAI基板の裏側の温度が250~300℃にな るように放射加熱する。基板を約6 r. p. m. で回転 する。使用するスパッタリングガスは0.007~0. 013mbarの圧力において30%のH。を含むAr 位面積当たり約50Qの比シート抵抗が与えられる。そ 50 であり、蒸着の間連続して処理室に通す。使用するRF

出力は2Wの反射出力を有して250Wである。付着速度は代表的には12nm/分であり、この場合 $1\mu$ mの 態圧に対し1.5時間の付着時間を要する。

【0075】得られた非晶質Siは赤茶色である、 $5\times$ 10°~ $5\times10$ °  $\Omega$ cmの直流抵抗率を有している。 【この抵抗率は試料の上側または下側に長さ3mm、間隔0.25mmで2つのA1パッドを蒸着し、それら2つのコンタクト間の抵抗を測定することによって求めた1.

【0076】次に、PPV層を上記実施例1に記載した 10 ように非晶質シリコンー水素層に付与し、引続き実施例 2で記載した手順を用いてこのPPV層の上に直接酸化 インジウム層を付着させた。

【0077】上記工程を用いて製造した面積14mm<sup>1</sup>、シリコンー水素層の厚さ1μ、PPV層の厚さ40nmおよび酸化インジウム層の厚さ250nmの構造体に関して得られた結果を図7および図8に示す。図7に、順バイアス(酸化インジウム層が正)における素子の電流対電圧特性を、また図8に電流に対する総和光出力の変動を示す。電荷注入および発光は約17Vで開始20され、本実施例の場合抵抗性のシリコンー水素層が存在するために、このしきい値を越えた電流の上昇は、例えば図5に示すようにそのような層を有しない構造に見られるよりなだらかである。

【0078】また、この種の構造体は逆パイアス(シリコン-水索接触層に対して酸化インジウム接触層が負)においてより弱い電界発光を示した。しかしながら、順パイアスで操作するのが好ましい。

「実施例5」酸化インジウム最上層を半透明の金または アルミニウム層に置き換えたことを除いて実施例4にお 30 けるように製造した。約20nmの厚さの最上層を有し て製造された構造物はこの接触層を通して発光が見られ た。これらの素子は、上述の各実施例と同様の特性を示 した。

【0079】実施例4の製造方法は、実施例2および実施例3に示した接触層にも適用することができる。

【0080】シリコン/水素層およびインジウム酸化物層を付着するためのそれ自体公知の他の方法がある。シリコンの場合、これは、シランのグロー放電と蒸着を含む。インジウム酸化物の場合、他の可能性として、イン 40 ジウムと共にスズを含有させて、ここで用いているインジウム酸化物に電気的特性が非常に近似している酸化インジウムスズ(ITO)を生成することが考えられる。付着方法は、蒸着、RFおよび直流スパッタリングを含む。

【0081】電荷注入接触層の厚さの選択は、用いられ る付着技術と、接触層における所望の光学的透明度によって決定される。電荷注入の容易性は、電荷注入接触層 を複合層として構成することで改善される。この複合層 は、正孔および電子を失々注入するための酸化および遺 50 れる個々の電界発光素子、すなわち半導体層の各領域の

元共役ポリマーの薄膜層を包含する。これらの特別な共役ポリマー層は、活性状態の電界発光ポリマーと同じであっても違っていてもよい。このような物質をドープする方法は、この分野においては周知であり、「導電性ポリマーハンドブック」(ティ・ジェイ・スコッテイム(T. J. Skotheim))に明確に記載されている。

【0082】少なくとも1つの電荷注入接触層は、素子の平面に垂直に発光させるため透明または半透明であるのが好ましい場合があるが、例えば、素子の平面内での放射しか要求されない場合には必ずしもその限りではない。

【0083】製造される電界発光素子のサイズの限界は、スピンコーティングに使用することができる基板のサイズによって決定される。例えば、このようにして直径15cmのシリコンウエファのコーティングが行われている。さらに、広い面積のコーティングを行うためには、ドローコーティングなどの技術がその代わりに用いられる。従って、平方メートルの範囲の面積を有する共役ポリマーを用いた電界発光素子を構成することが実現できる。

【0084】PPVを含む共役ポリマーの少なくともいくつかは、付着工程が蒸着のために非常に高い温度を必要とする金属層の付着、あるいは非晶質シリコン層を付着した後、活性電界発光領域を決定するための写真製版工程を行う等の後処理に耐えることができる。前駆体ポリマーを共役ポリマーおよび要求される電界発光素子のタイプによって決まる基板に付与する方法としてスピンまたはドローコーティングを使用するのがPPVを使用する場合には好ましいが、スピンおよびドローコーティング並びに溶融加工の全てを共役ポリマーを基板上に付着させるのに使用することができる。

【0085】電界発光案子は電界発光が役に立つ種々の 用途に適用することができる。それは従来半導体LED が使用されていたところに使用することができる。それ はまた従来液晶が使用されていたところにも使用するこ とができる。電界発光素子は液晶の望ましい代替物とさ れる多くの特性を有している。

【0086】電界発光素子は液晶ディスプレイと違って発光するので、視覚が広い。さらに、大面積液晶ディスプレイが逍遇した基板の平面性および間隔に関する問題を、大面積しE素子は解決することができる。電界発光素子はマトリックスーアドレス型ディスプレイ、例えば、テレビジョンおよびコンピュータディスプレイに待に適している。マトリックスーアドレス型ディスプレイに待に適している。マトリックスーアドレス型ディスプレイに使用する電界発光素子の一例を図3に示す。ここでは、各電荷注入接触層が半導体層のいずれかの面に細長くいく筋にも付着され、一方の接触層の細片が他方の接着層の細片と直交している。ディスプレイの画素と呼ばれる個々の電界発光素子、すなわち半道体層の各領域の

18

マトリックスのアドレス指定は下方の電荷注入接触層中の特定の細片および上方の電荷注入層の前記第1の細片に直角の特定の細片を選択することによって達成される。さらに、電界発光素子は前記のように応答速度が速いので、テレビジョン受像器として使用するのに適しており、特に発光色を共役ポリマー、またその半導体バンドギャップを選択することによって制御することができるので、混色に適するグリーン、レッドおよびプルー画素を用いるカラーディスプレイが電界発光素子中に異なる共役ポリマーを配置することによって可能となる。

【0087】電界発光素子は、例えば車両ダッシュボードの表示器、調理器またはビデオ記録器の個々の造形素子としても使用することができる。各素子は目的とする用途に要求される形状に製造することができる。さらに、電界発光素子は平らである必要がないので、例えば、その製造後に三次元的形状、例えば車両または航空機の風防ガラスの形状に做って成形することができる。そのように使用するためには、前駆体ポリマーをポリエステル、ポリフッ化ビニリデンまたはポリイミドなどの透明ポリマーフィルムのような適切な基板に付与する必要がある。前駆体ポリマーをそのような可換性ポリマーフィルムに付与するならば、ロール上での電界発光素子の連続製造が可能となる。あるいはまた、前駆体ポリマーを、例えばドローコーティング法を用いて予め製造された形基板上に付与することもできる。

【0088】最後に、電界発光素子は、それを光学繊維および/または薄膜導波管と効果的に光学結合させて光源として作用するように準備された構造体上で直接製造する光通信への用途が考えられる。同様な用途が"サイエンス・アンド・テクノロジー・イン・ジャパン"、8 30

~14頁(1989年7月)に「オプチカル・インフォメーション・プロセッシング」という題名でサトシ・イシハラによって記載されている。

【0089】電界発光素子光源はレーザーとして適切に 使用することができる。

【0090】最後に、光学繊維あるいは、薄膜の凹凸を有する電界発光素子を能率的に光学結合させて光情報を活用すべく、所定の下層上に直接組み合わせることにより光通信に活用されることが予想される。類似の記事として日本のサトシ・イシハラにより1989年7月の"Optical Information Processing"の8頁~14頁の記載がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】共役ポリマーを配設するための反応図式を示す 図である。

【図2】本発明に係る電界発光素子の概略図である。

【図3】本発明に係る電界発光素子の概略図である。

【図4】図2並びに図3に記載された素子の発光出力を 示すグラフである。

【図5】本発明の他の実施態様に係る電界発光索子のそれぞれ電流対発光および出力強度対印加電圧を示すグラフである。

【図6】本発明の他の実施態様に係る電界発光素子のそれぞれ電流対発光および出力強度対印加電圧を示すグラフである。

【図7】本発明のさらに他の実施態様に係るそれぞれ電 流出力および電界発光強度を示すグラフである。

【図8】本発明のさらに他の実施態様に係るそれぞれ電 流出力および電界発光強度を示すグラフである。

[図1]

FIG. 1

$$x^{-\frac{R}{5}} - CH_2 - CH_2 - \frac{R}{5} \times \frac{NnOH}{0-5^{\circ}C} - \frac{CH - CH_2}{R} - \frac{-R_2S}{-HX} - \frac{CH - CH}{n}$$

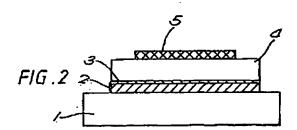
$$R \circ CH_3C_2H_5$$

$$X \circ CH_3C_2H_5$$

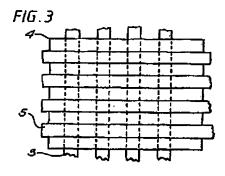
$$X \circ CH_3C_3H_5$$
(III)

(III)

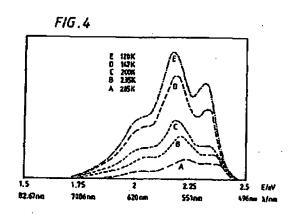
[図2]



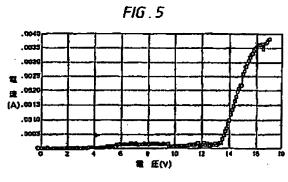
【図3】



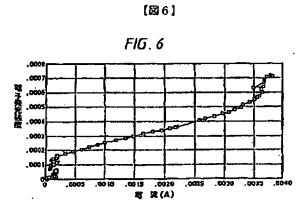
【図4】



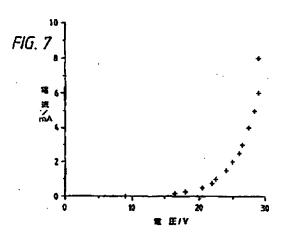
[図5]



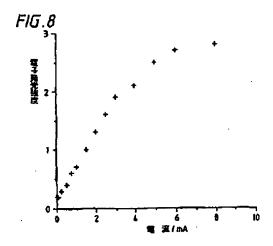
\_



【図7】



【図8】



#### フロントページの続き

(51) Int. C1.4

識別記号

FI

H05B 33/10

H05B 33/10

33/22

33/22

33/26

33/26

(72)発明者 パローグス ジェルミー ヘンリー アメリカ合衆国、ニューヨーク00516 コ ールドスプリング パーソネイジ ストリ ート 11 (72)発明者 プラッドリー ドナル ドナット コーナ

イギリス国、ケンブリッジ シーピー3 0 ディー5 チャーチル カレッジ (番地なし)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.